CLIPPEDIMAGE= JP363143258A

PAT-NO: JP363143258A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63143258 A

TITLE: SPUTTERING TARGET

PUBN-DATE: June 15, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

FUKUSHIMA, MASATOSHI

FUKUI, SOICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MITSUBISHI METAL CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP61289909

APPL-DATE: December 5, 1986

INT-CL (IPC): C23C014/34

US-CL-CURRENT: 204/298.12,204/298.13

ABSTRACT:

PURPOSE: To easily obtain a large-sized target which is free from contamination by pressing plural sheets of thin plate-shaped target elements consisting of

Te, Te alloy, Se alloy, etc., at side part end faces formed with inclined or curved planes, curved faces, etc., and brazing the same to a cooling plate.

CONSTITUTION: The large-sized target is obtd. by pressing plural sheets of the thin plate-shaped target elements 1 consisting of Te, Te alloy or Se alloy which is brittle and has no malleability, to each other at the side part end faces 1a, 1a facing each other and joining the same by brazing onto the cooling

Ty with recurrent

plate 3. The side part end face 1a of the above-mentioned method is formed to the plane inclined by, for example, about 30° with the cooling plate 3. Sputtering of the constituting components such as the brazing filler metal 2 and cooling plate 3 during sputtering is thereby obviated and the large-sized target which can form the thin films without contamination is easily obtd. at a high yield.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

19 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-143258

⑤Int.Cl.¹

識別記号

庁内整理番号

③公開 昭和63年(1988)6月15日

C 23 C 14/34

8520-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

スパツタリング用ターゲツト

②特 願 昭61-289909

**塑出** 願 昭61(1986)12月5日

⑪発 明 者 福 島

正 俊

大阪府大阪市北区天満橋1-8-41 三菱金属株式会社大

阪製錬所内

郊発 明 者 福 井

総 一

大阪府大阪市北区天満橋1-8-41 三菱金属株式会社大

阪製錬所内

⑪出 顋 人 三菱金属株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番2号

· 公代 - 理 - 人 - - - 弁理士 - 富田 - - 和 夫 - - - 外 1-名

明細 警

1. 発明の名称

スパッタリング用ターゲット

2. 特許請求の範囲

Te、Te合金、またはSe合金からなり、かつ冷却

板にろう付けされている薄い板状のスペッタリング用ターゲットであつて、前記ターゲットが、互に対向する側部で当接または使食した配置されて、冷却板上に配置され、かつその冷却板にろう付けされた複数枚の薄い板がのターゲット要素から構成され、冷却板には対したで変から構成され、冷却板に対かで、 で質針した平面、屈曲した平面、前記ターゲット。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、例えば光ディスクの記録媒体薄質をスパッタリングにより形成するに際して用いられる、Te、Te合金、またはSe合金からなり、かつ冷却板にろう付けされている薄い板状のターゲットに関するものである。

〔従来の技術〕

上記のような光ディスクの記録媒体薄膜の形成

に用いられるスパッタリング用ターゲットを構成するTe, Te合金、およびSe合金は、脆くて展延性がないため、これらに塑性加工を施すことができず、したがつて、このターゲットの製造には、容解鋳造法および粉末冶金法が用いられ、それによって製造された薄い板状のターゲットは、スパッタリング中過度に加熱されるのを防ぐため、In、In合金、Sn、Sn合金等のろう材によつて冷却板にろう付けされた状態で使用されている。

[発明が解決しようとする問題点]

ところが近年においては、光デイスクの急激な 需要増に基づく 最産化に対応する必要があるとこ ろから、ターゲットの大型化が要望されているけ れども、Te・Te合金、おおうだに、Te合金で、おうえにないののはいかできるというのがののがいかには割れたというのがのでは、ないののがいかで、では、ないのでは、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、ないでは、ないのではないでは、ないのではないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないのでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは

- -{-研究に基づく-知見事項\_]\_ - \_ \_ -

そこで、本発明者等は、このような状況に鑑み て種々研究を重ねた結果、

型作が容易な比較的小型のターゲット、すなわ ち薄い板状のターゲット要素複数枚を、互にそれ らの対向する側部端面で当接または嵌合させるこ

グ用タッグットであつて、前記ターグットが、互に対向する 脚部端面で当接または 篏合し合うことにより つなぎ合わされて、 冷却板上に配置され、 かつその冷却板にろう付けされた 複数枚の薄い板状のターゲット 要素から構成され、 そしてこのターゲット 要素の前記側には、 冷却板に対して傾斜した平面、 黒たは曲面が形成されていることを特徴とするものである。

(発明の具体的な説明)

1. ターゲットの材質

この発明のターゲットはTe, Te合金、またはSe合金からなり、このうちTe合金およびSe合金は、合金成分として、例えば、Te, Se, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Ga, In, Il, C, Ge, Sn, Pb, As, Sb, Bi, およびSのうちの I 確または 2 種以上を含有するものであり、特に TegoSe10 やTegoSe20のような Te-Se合金から構成される。

2. ターゲット要素

ターゲット要素とは、これらを互につなぎ合わせることによつてこの発明のターゲットを形成さ

とによりつなぎ合わせた状態で、冷却版にろう付けし、かつ当榜または篏合し合う前記期部端面を、冷却版に対して傾斜した平面。屈曲したでろう材おたは曲面とすると、スパッタリングされることなく、すなわちこれらの成分が、スパッタを送行ではり形成されるTe・Te合金、またはSe合金でしたの大型のターゲットを容易に、かつ歩留りよく提供できること、

を見出した。

[問題点を解決するための手段]

この発明は、上記知見に基づいて発明されたもので、従来のターゲットと同様に、ターゲットに 付随しているろう材および冷却板にスパッタリングを起すことなく、専らターゲットのみがスパッタリングされる大型のターゲットを提供することを目的とし、

Te,Te合金、またはSe合金からなり、かつ冷却 板にろう付けされている薄い板状のスパッタリン

2. ターゲット要素のつなぎ合わされる 側部端面の形状

この発明のターゲットにおいては、第2図~第4図に示されるように、互につなぎ合わされるターゲット要素 I の側部端面 L a , L a に、例えばシート状のろう 2 および冷却板 3 に対して傾斜し

た平面(第2図)、屈曲した平面(第3図の仏おはび心)、および曲面(第4図)が形成され、それらの端面1aとiaとが互に当接または篏合し合つているので、スパッタリング中に、これらのターゲット要素のつなぎ目から、ろう材や冷却板板がスパッタリングされて、成額中に目的元報以外の元素が混入してくるというトラブルを防止することができる。

在空中、温度 1 4 0 ℃でろう付けすることによつ て、本発明ターゲットを製造した。

さらに比較のため、前記ターゲット要素しの側部端面を傾斜面とする加工を施さずに、すなわちこの側部端面しょ、しょが冷却板3の姿面に対して 監査となつている点だけを除いて、前記と全く同様な方法により、前記本発明ターゲットと同一の寸法を有する比較ターゲットを製造した。

ついで、この結果得られた各ターケットの特別のはは、このはは、カーケットがより、のは、カーケットがあった。 2.00 km に カーケットの 2.00 km に カーケットの 2.00 km に かった 2.00 km に 2.0

あるのが好ましい。

## [ 突旋例]

ついて、この発明を突施例により比較例と対比しながら説明する。

通常の粉末冶金法によつて焼結された、TegoSeio (数字は原子の、以下同様)の組成および200 m × 2 0 0 m × 厚さ: 6 m の寸法を有するターゲ ット要異しを 5 枚つなぎ合わせることによつて第 1 図の平面図(イ)に示されるような大型ターゲット を製造するために、前記ターゲット要案しのつな ぎ目の側部端面を、第1図の向に部分拡大断面図 で示されるように、ろう2および冷却仮3に対し て30°の角度で傾斜した平面しa, laに加工し、 ついてこれらのターケット要素しを、前記傾斜し た平面を互に当接させた状態で、ただしこの傾斜 面の加工銀差に基づく隙間が、部分的に 0. しゃ 0.2mの間隔で形成されている状態で、220 mm ×1020m×厚さ:10mの寸法を有する銅製 希 却 板 ( パッキングプレート ) 3 上に、 In 70 Sn 30 からなる組成を有する厚さ30μのろう2を用い、

## (発明の効果)

央施例の結果から、本発明ターゲットでは、ターゲットのつなぎ目の関部端面を、冷却版に対して3 8 傾斜した平面に形成したために、スパッタリング的中に混入することがないのに対し、的記興部端面を単なる垂直面とした比较ターゲットでは、ターゲットのつなぎ目を介して前記汚染元素が成襲中にスパッタリングされることがわかる。

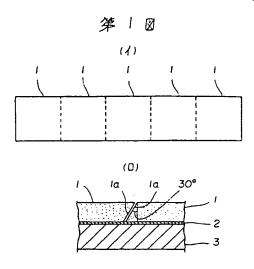
以上述べた説明から明らかなように、この発明によると、ろうおよび冷却板を构成する取分で汚染されないスパッタリング質を形成できるTe. Te 会金、またはSe合金製の大型ターゲットを容易に、かつ歩留りよく提供できるという、産業上有用な効果が得られる。

## 4. 図面の簡単な説明

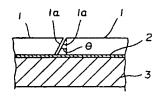
第 1 図はこの発明のターゲットの一例を示す図 であつて、その(1)は平面図、そしてその(1)は(1)に 示されたターゲットのつなぎ目を拡大して示す部分断面図、第2図、第3図の(イイおよび/ロ)、並びに第4図はこの発明のターゲットのつなぎ目部分の別々の態様をそれぞれ拡大して示す部分断面図である。 図において

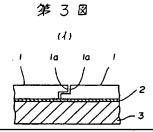
l … ターゲット要素 . 2 … ろう . 3 … 冷 知 板 。

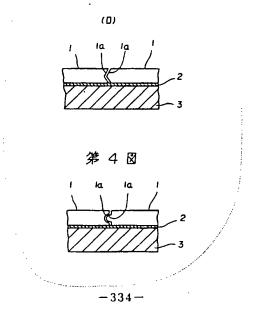
出願人 三菱金属株式会社 代理人 富 田 和 失 外 1 名



第2日







09/19/2002, EAST Version: 1.03.0002